

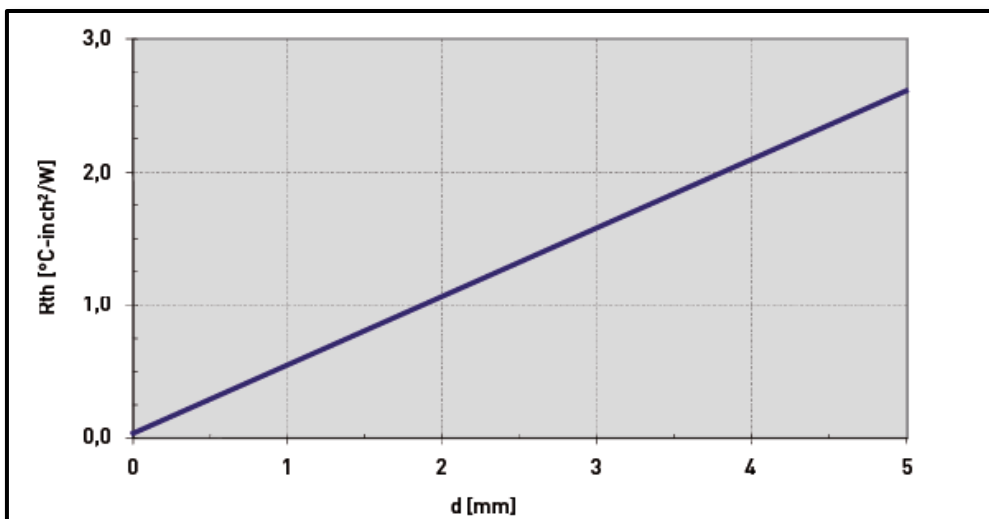
Nos Mousse Thermique appelés aussi TDG est un remplisseur d'espace de silicone LV à faible volatilité dispensable en 2 parties qui est rempli de remplisseurs thermiquement conducteurs. Après durcissement sous la chaleur le système reste élastique. Le TDG_030_T se caractérise par de très bonnes propriétés diélectriques et mécaniques et est adapté pour compenser les tolérances extrêmes et les espaces dans les systèmes non plans. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 3W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Tous nos TDG sont certifiés UL 94 en V0.



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TDG_030_T	
		A Part	B Part
Epaisseur	mm		
Densité	g/cm ³	2.75	
Couleur	-	Bleu	Blanc
Dureté	Shore 00	55	
Packaging	//	Cartouche 2x25/100/200/600ml // Sceau 2x25/35 Kg	
Viscosité	PAS	290	260
Temp de durcissement	25 /100°C	< 15h / 15/30min	< 15h / 15/30min
Dégazage	TML	0.07	0.07
Conductivité thermique	W/mK	3.0	
Température	°C	-60 to 180	
Tension de claquage	kV/mm	> 10	
Résistance volumique	0hm - cm	1.0x 10 ¹⁰	



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousse Thermique appelés aussi TDG est un remplisseur d'espace de silicone LV à faible volatilité dispensable en 2 parties qui est rempli de remplisseurs thermiquement conducteurs. Après durcissement sous la chaleur le système reste élastique. Le TDG_070_AB se caractérise par de très bonnes propriétés diélectriques et mécaniques et est adapté pour compenser les tolérances extrêmes et les espaces dans les systèmes non plans. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 7W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Tous nos TDG sont certifiés UL 94 en V0.



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TDG_070_AB_NS
Epaisseur	mm	-
Densité	g/cm ³	3.25
Couleur	-	Vert
Dureté	Shore 00	-
Packaging	//	Seringue/pot
Viscosité	PAS	250
Temps de durcissement	25 /100°C	-
Dégazage	TML	-
Conductivité thermique	W/mK	7
Température	°C	-50 +180
Tension de claquage	kV/mm	-
Résistance volumique	0hm - cm	> 10 ¹³

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Mousses Thermique appelés aussi TDG est un remplisseur d'espace de silicone LV à faible volatilité dispensable en 2 parties qui est rempli de remplisseurs thermiquement conducteurs. Après durcissement sous la chaleur le système reste élastique. Le TDG_080_AB_NS se caractérise par de très bonnes propriétés diélectriques et mécaniques et est adapté pour compenser les tolérances extrêmes et les espaces dans les systèmes non plans. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 8W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Tous nos TDG sont certifiés UL 94 en V0.



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TDG_080_AB_NS
Epaisseur	mm	-
Densité	g/cm ³	3
Couleur	-	Jaune
Dureté	Shore 00	-
Packaging	//	Seringue/pot
Viscosité	PAS	430
Temps de durcissement	25 /100°C	-
Dégazage	TML	-
Conductivité thermique	W/mK	8
Température	°C	-50 +180
Tension de claquage	kV/mm	-
Résistance volumique	0hm - cm	> 10 ¹³

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Graisses Thermique appelées aussi Thermal Grease sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. La TGR_053_AB est une graisse mono-composant spécialement développée pour des applications où un besoin de refroidissement élevé est demandé. En effet, celle-ci est un excellent conducteur thermique de 5.3W/mK, facilitant ainsi le transfert de la chaleur. Une fine couche suffit, plus la couche sera fine est maîtrisée, plus le transfert de chaleur sera rapide et efficace.



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGR_053_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Gris	-	-	Visuel
Densité	2.95	g/cm ³	+/- 10%	ASTM D792
Conditionnement	Pot/Seringue	Pot/30g	-	Visuel
Conductivité Thermique	5.3	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470
Perte de poids	< 0.5	wt%	-	ASTM E595
Dispersion d'huile	< 0.05	wt%	-	24h @ 150°C
Résistance volumique	> 10 ¹²	Ohm-m	-	ASTM D257
Température utilisation	-40 to 180	°C	-	-
Viscosité	150	Pas	+/- 50	ASTM D2196
Durée de Conservation non ouvert	12	mois	date de fabrication	à 25°C
Durée de Conservation ouvert	6	mois	frigo ou congélateur	entre -15°C à +5 °C

Conseils d'utilisation: Si une couche d'huile est visible sur le dessus de la graisse thermique, cela est tout à fait normal. Nous vous suggérons de remuer uniformément l'ensemble avant l'utilisation (utilisation d'un batteur électrique). Veuillez éviter que toutes poussières ou impuretés n'adhèrent à la graisse thermique. En effet, cela dégradera les performances thermiques du matelas. Nous préconisons d'utiliser cette graisse en salle blanche idéalement...

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Graisses Thermique appelées aussi Thermal Grease sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. La TGR_080_AB est une graisse mono-composant spécialement développée pour des applications où un besoin de refroidissement très élevé est demandé. En effet, celle-ci est un excellent conducteur thermique de 8W/mK, facilitant ainsi le transfert de la chaleur. Une fine couche suffit, plus la couche sera fine est maîtrisée, plus le transfert de chaleur sera rapide et efficace.



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGR_080_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Gris	-	-	Visuel
Densité	3.2	g/cm ³	+/- 10%	ASTM D792
Conditionnement	Pot/Seringue	Pot/30g	-	Visuel
Conductivité Thermique	8	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470
Perte de poids	< 0.1	wt%	-	ASTM E595
Dispersion d'huile	< 0.1	wt%	-	24h @ 150°C
Résistance volumique	>10 ¹³	Ohm-m	-	ASTM D257
Température utilisation	-40 to 120	°C	-	-
Viscosité	350	Pas	+/- 100	ASTM D2196
Durée de Conservation non ouvert	12	mois	date de fabrication	à 25°C
Durée de Conservation ouvert	6	mois	frigo ou congélateur	entre -15°C à +5 °C

Conseils d'utilisation: Si une couche d'huile est visible sur le dessus de la graisse thermique, cela est tout à fait normal. Nous vous suggérons de remuer uniformément l'ensemble avant l'utilisation (utilisation d'un batteur électrique). Veuillez éviter que toutes poussières ou impuretés n'adhèrent à la graisse thermique. En effet, cela dégradera les performances thermiques du matelas. Nous préconisons d'utilisez cette graisse en salle blanche idéalement...

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Graisses Thermique appelées aussi Thermal Grease sont des matériaux thermo conducteurs sans silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. La TGR_020_J_NS est une graisse mono-composant spécialement développée pour des applications où un besoin de refroidissement très élevé est demandé. En effet, celle-ci est un excellent conducteur thermique de 2.0W/mK, facilitant ainsi le transfert de la chaleur. Une fine couche suffit, plus la couche sera fine est maîtrisée, plus le transfert de chaleur sera rapide et efficace.

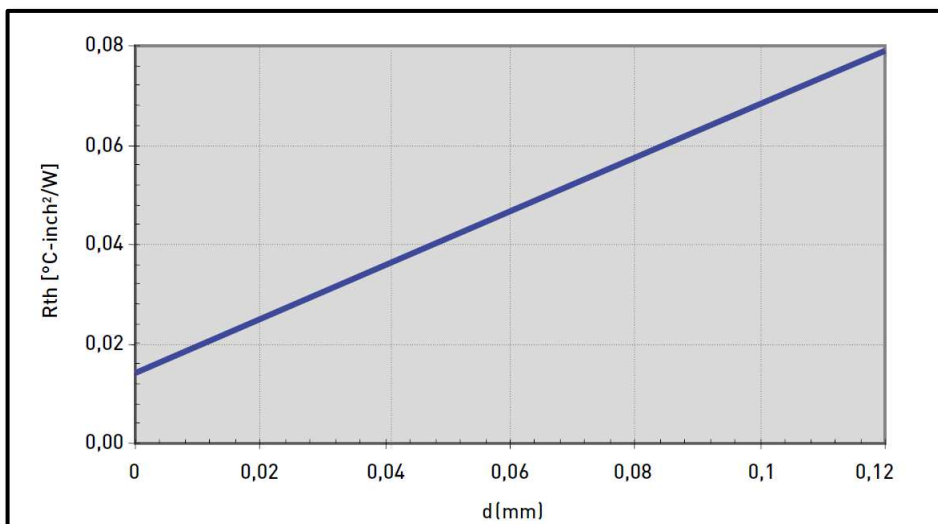


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGR_020_J_NS	Unit	Tolerance	Test Method
Matériel	Graisse thermique sans silicone			
Couleur	Blanc	-	-	Visuel
Densité	3.1	g/cm3	-	ASTM D792
Conditionnement	70	ml	-	-
Conductivité Thermique	2.0	W/mK	-	ASTM D5470
Tension de claquage	5	kV/mm	-	ASTM D257
Température utilisation	-40 to 150	°C	-	-
Viscosité	110	Pas	-	ASTM D2196
Durée de Conservation non ouvert	12	mois	date de fabrication	à 25°C
Température de stockage	< 35	°C	frigo ou congélateur	-

Conseils d'utilisation: Si une couche d'huile est visible sur le dessus de la graisse thermique, cela est tout à fait normal. Nous vous suggérons de remuer uniformément l'ensemble avant l'utilisation (utilisation d'un batteur électrique). Veuillez éviter que toutes poussières ou impuretés n'adhèrent à la graisse thermique. En effet, cela dégradera les performances thermiques du matelas. Nous préconisons d'utilisez cette graisse en salle blanche idéalement...



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos Graisses Thermique appelées aussi Thermal Grease sont des matériaux thermo conducteurs sans silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. La TGR_024_M_NS est une graisse mono-composant spécialement développée pour des applications où un besoin de refroidissement très élevé est demandé. En effet, celle-ci est un excellent conducteur thermique de 2.4W/mK, facilitant ainsi le transfert de la chaleur. Une fine couche suffit, plus la couche sera fine est maîtrisée, plus le transfert de chaleur sera rapide et efficace.

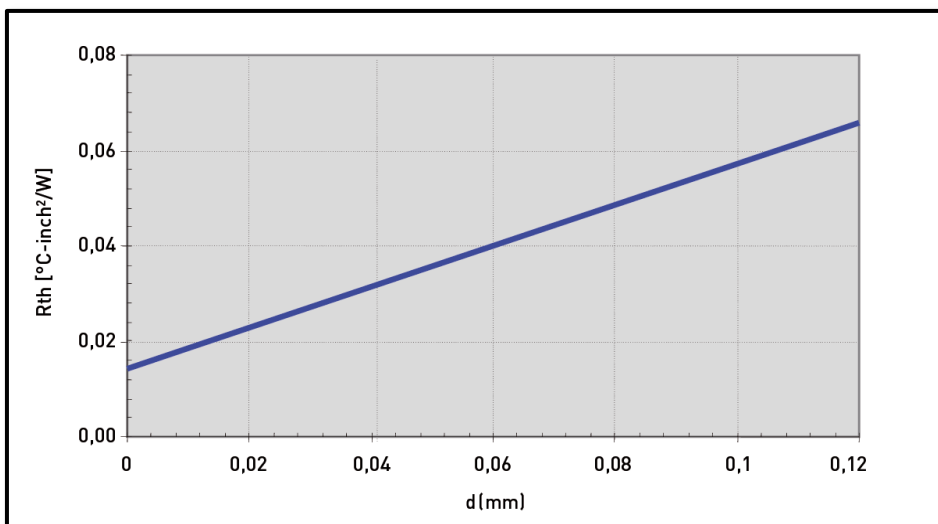


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGR_024_M_NS	Unit	Tolerance	Test Method
Matériel	Graisse thermique sans silicone			
Couleur	Blanc	-	-	Visuel
Densité	3.2	g/cm3	-	ASTM D792
Conditionnement	70	ml	-	-
Conductivité Thermique	2.4	W/mK	-	ASTM D5470
Tension de claquage	4.5	kV/mm	-	ASTM D257
Température utilisation	-40 to 150	°C	-	-
Viscosité	110	Pas	-	ASTM D2196
Durée de Conservation non ouvert	12	mois	date de fabrication	à 25°C
Température de stockage	< 35		frigo ou congélateur	-

Conseils d'utilisation: Si une couche d'huile est visible sur le dessus de la graisse thermique, cela est tout à fait normal. Nous vous suggérons de remuer uniformément l'ensemble avant l'utilisation (utilisation d'un batteur électrique). Veuillez éviter que toutes poussières ou impuretés n'adhèrent à la graisse thermique. En effet, cela dégradera les performances thermiques du matelas. Nous préconisons d'utilisez cette graisse en salle blanche idéalement...



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Nos graisses thermiques également appelées graisses thermiques sont des matériaux thermo-conducteurs sans silicone qui aident à résoudre les problèmes de dissipation de chaleur. Le TGR_090_AB_NS est une graisse à composant unique spécialement conçue pour les applications nécessitant un refroidissement très élevé. En effet, c'est un excellent conducteur thermique de 9W/mK, facilitant ainsi le transfert de chaleur. Une fine couche suffit, plus la couche est fine, plus le transfert de chaleur est rapide et efficace.



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGR_090_AB_NS	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Gris	-	-	Visuel
Densité	2.5	g/cm ³	+/- 10%	ASTM D792
Conditionnement	Pot/Seringue	Pot/30g	-	Visuel
Conductivité Thermique	9	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470
Perte de poids	< 0.1	wt%	-	ASTM E595
Dispersion d'huile	< 0.1	wt%	-	24h @ 150°C
Résistance volumique	>10 ¹³	Ohm-m	-	ASTM D257
Température utilisation	-40 to 200	°C	-	-
Viscosité	300	Pas	-	ASTM D2196
Durée de Conservation non ouvert	12	mois	date de fabrication	à 25°C
Durée de Conservation ouvert	6	mois	frigo ou congélateur	entre -15°C à +5 °C

Conseils d'utilisation: Si une couche d'huile est visible sur le dessus de la graisse thermique, cela est tout à fait normal. Nous vous suggérons de remuer uniformément l'ensemble avant l'utilisation (utilisation d'un batteur électrique). Veuillez éviter que toutes poussières ou impuretés n'adhèrent à la graisse thermique. En effet, cela dégradera les performances thermiques du matelas. Nous préconisons d'utilisez cette graisse en salle blanche idéalement...

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.



Le TAD_014_G est un adhésif en silicone 1 partie hautement conducteur et anticorrosion par addition liquide. Il durcit à une température élevée supérieure à 100 °C pour obtenir un caoutchouc solide mais toujours élastique et présente d'excellents adhérence sans apprêt sur la plupart des surfaces. L'adhésif présente une bonne conductivité thermique. Il est utilisable à des températures allant jusqu'à 260 °C et ne corrode pas le cuivre ou ses alliages lorsqu'il est complètement durci. Il se caractérise par une résistance élevée à l'eau, aux acides, aux bases et à la plupart des solvants organiques et convient particulièrement aux applications où une conductivité thermique élevée, une adhérence, un durcissement rapide et une application contrôlée et précise sont essentielles



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TAD_014_G	Unit	Tolerance	Test Method
Matériel	Silicone			
Couleur	Gris			Visuel
Densité	2.0	g/cm3	-	ASTM D792
Dureté (Shore A)	67	Shore A	-	-
Viscosité	43	Pas	-	ASTM D2196
Résistance à la traction	3.1	Mpa	-	-
Allongement à la rupture	70	%	-	-
Temps de durcissement	30	min	-	100°C
Conductivité Thermique	1.4	W/mK	-	ASTM D5470
Coefficient de dilatation thermique volumétrique	562	$\times 10^{-6}/K$	-	-
Coefficient de dilatation thermique linéaire	187	$\times 10^{-6}/K$	-	-
Température utilisation	-50 + 260	°C	-	-
Tension de claquage	22.5	kV/mm	-	ASTM D2196
Résistance volumique	7.7×10^{15}	Ohm - cm	-	-
Résistivité de surface	1.3×10^{15}	Ohm - cm	-	-

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Le TAD_021_O est un adhésif en silicone 1 partie hautement conducteur et anticorrosion par addition liquide. Il durcit à une température élevée supérieure à 100 °C pour obtenir un caoutchouc solide mais toujours élastique et présente d'excellents adhérence sans apprêt sur la plupart des surfaces. L'adhésif présente une bonne conductivité thermique. Il est utilisable à des températures allant jusqu'à 260 °C et ne corrode pas le cuivre ou ses alliages lorsqu'il est complètement durci. Il se caractérise par une résistance élevée à l'eau, aux acides, aux bases et à la plupart des solvants organiques et convient particulièrement aux applications où une conductivité thermique élevée, une adhérence, un durcissement rapide et une application contrôlée et précise sont essentielles



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TAD_021_O	Unit	Tolerance	Test Method
Matériel	Silicone			
Couleur	Gris			Visuel
Densité	2.18	g/cm3	-	ASTM D792
Dureté (Shore A)	56	Shore A	-	-
Viscosité	140	Pas		ASTM D2196
Résistance à la traction	2.2	Mpa	-	-
Allongement à la rupture	105	%	-	-
Temps de durcissement	10	Min		3mm @ 125°C
Conductivité Thermique	2.1	W/mK	-	ASTM D5470
Coefficient de dilatation thermique volumétrique	586	$\times 10^{-6}/K$	-	-
Coefficient de dilatation thermique linéaire	195	$\times 10^{-6}/K$	-	-
Température utilisation	-50 + 210	°C	-	-
Tension de claquage	> 18	kV/mm	-	ASTM D2196
Résistance volumique	> 3.5×10^{13}	Ohm - cm	-	-
Résistivité de surface	-	Ohm - cm	-	-

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

Le TAD_023_P est un adhésif en silicone 1 partie hautement conducteur et anticorrosion par addition liquide. Il durcit à une température élevée supérieure à 100 °C pour obtenir un caoutchouc solide mais toujours élastique et présente d'excellents adhérence sans apprêt sur la plupart des surfaces. L'adhésif présente une bonne conductivité thermique. Il est utilisable à des températures allant jusqu'à 260 °C et ne corrode pas le cuivre ou ses alliages lorsqu'il est complètement durci. Il se caractérise par une résistance élevée à l'eau, aux acides, aux bases et à la plupart des solvants organiques et convient particulièrement aux applications où une conductivité thermique élevée, une adhérence, un durcissement rapide et une application contrôlée et précise sont essentielles



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TAD_023_P	Unit	Tolerance	Test Method
Matériel	Silicone			
Couleur	Gris			Visuel
Densité	2.11	g/cm3	-	ASTM D792
Dureté (Shore A)	67	Shore A	-	-
Viscosité	350	Pas		ASTM D2196
Résistance à la traction	3.9	Mpa	-	-
Allongement à la rupture	103	%	-	-
Temps de durcissement	< 8	Heure	-	3mm @ 23°C
Conductivité Thermique	2.3	W/mK	-	ASTM D5470
Coefficient de dilatation thermique volumétrique	493	$\times 10^{-6}/K$	-	-
Coefficient de dilatation thermique linéaire	164	$\times 10^{-6}/K$	-	-
Température utilisation	-50 + 220	°C	-	-
Tension de claquage	> 20	kV/mm	-	ASTM D2196
Résistance volumique	> 1.0 X 10 ¹⁴	Ohm - cm	-	-
Constante dielectric	4.9	@ 1 MHz	-	-

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.